

北京荣之联科技股份有限公司

关于全资子公司以资产抵押申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）根据其业务发展的需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“银行”）申请金额为30,000万元的综合授信额度，用于日常经营。公司为赞融电子提供最高债权额为30,000万元的最高额保证，保证方式为连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以与银行签订的担保合同为准。以上事项已经公司2018年8月14日召开的第四届董事会第十五次会议审议批准。

为满足银行对赞融电子申请授信的新增要求，公司于2018年9月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司以资产抵押申请银行综合授信的议案》，同意赞融电子以4处自有房产就该笔授信向银行追加抵押，具体情况如下：

一、赞融电子的基本情况

- 1、名称：深圳市赞融电子技术有限公司
- 2、类型：有限公司
- 3、住所：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2607、2608、2609
- 4、法定代表人：孙志民
- 5、注册资本：5,000万元人民币
- 6、成立日期：1997年10月27日
- 7、营业期限：长期
- 8、经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内贸易（不含专营、专控、专

卖商品)，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），房屋租赁。

9、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2017年12月31日	58,368.71	31,295.11	27,073.60	86,606.33	8,178.66
2018年6月30日	76,616.82	44,950.11	31,666.71	46,035.69	4,593.11

注：2017年度财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-6月财务数据未经审计。

二、抵押资产的基本情况

本次抵押的资产全部为赞融电子的自有产权房屋，具体情况如下：

序号	证书编号	所有权人	地址	面积（m ² ）	用途
1	深房地字第3000473515号	赞融电子	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处2605	79.36	办公
2	深房地字第3000473522号	赞融电子	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处2607	70.57	办公
3	深房地字第3000473514号	赞融电子	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处2608	106.56	办公
4	深房地字第3000473320号	赞融电子	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处2609	366.86	办公

截至2018年6月30日，本次抵押房产的账面原值为1,104.6万元，累计折旧408.1万元，账面价值为696.5万元，占公司最近一期经审计总资产的0.12%。

除本次抵押外，以上房产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

根据《公司章程》的规定，本次全资子公司以资产抵押申请银行综合授信事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权赞融电子法定代表人孙志民先生或其指定的授权代理人办理前述资产抵押事项，并签署相关法律文件。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十七日